

编辑计划

FEB / MAR		APR / MAY		JUN / JUL	
广告: Feb 5 出版: Mar 5 物料: Feb 26 投稿: Feb 5		广告: Apr 2 出版: Apr 15 物料: Apr 9 投稿: Mar 19		广告: May 28 出版: Jun 11 物料: Jun 4 投稿: May 14	
封面故事	供应链/国产化	存储器		晶圆检测 / 视觉系统	
技术专题	先进封装	工艺材料		系统级芯片SoC / 450mm大尺寸硅片	
专栏	测试与测量	湿法设备		工艺设备 / 原子层沉积	
特别报告	2021展望	专题报道		5G应用	
展会派发	SEMICON China Shanghai, Mar	Nepcon China/ EMT China/ Shanghai, Apr SNEC International PV Power Expo Shanghai, May		Chip China/ STCon Suzhou, June SEMICON West San Francisco, Jul 21-23	

AUG / SEP		OCT / NOV		DEC / JAN	
广告: Aug 9 出版: Aug 20 物料: Aug 13 投稿: Jul 23		广告: Oct 8 出版: Oct 22 物料: Oct 15 投稿: Sep 24		广告: Dec 9 出版: Dec 23 物料: Dec 16 投稿: Nov 26	
封面故事	芯片设计 / 软件	厂务 / 子系统 / 洁净室		先进封装	
技术专题	微机电系统 MEMS	二手设备		测试与测量	
专栏	分立器件	LED显示		功率电子	
特别报告	人工智能 / 物联网 / 硅基	自动驾驶		硅基光电	
展会派发	Nepcon Asia Shenzhen, Aug EDICON China Beijing, Sep CIOE Shenzhen, Sep SEMICON Taiwan, Taipei Sep	China Solid-State Lighting Nov			

电子快讯 计划

Jan	12	26
Feb	9	23
Mar	9	30
Apr	13	27
May	11	25
Jun	8	29
Jul	13	27
Aug	10	31
Sep	14	28
Oct	12	26
Nov	9	30
Dec	14	28

资源中心

Mar	16	Aug	17
Jun	15	Nov	16